PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-223810

(43)Date of publication of application: 22.08.1995

(51)Int.CI.

C01B 33/18 B01J 2/04 C08K 3/34 C09C 1/30 C09C 3/06

(21)Application number: 06-018375

(71)Applicant: NIPPON SILICA IND CO LTD

(22)Date of filing:

15.02.1994

(72)Inventor: UCHIYAMA KENJI

(54) PARTICULATE PRECIPITATED SILICIC ACID AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain particulate precipitated silicic acid having a relatively large particle diameter, not pulverized during treatments, and having a proper skin touch.

CONSTITUTION: The particulate precipitated silicic acid contains particles having particle diameters of 75–250µm in an amount of ≥60-wt.%, and has a partmcle strength of 0.1-0.3kgf/mm2. The particulate precipitated silicic acid is obtained by adding sodium hydroxide or sodium silicate to the suspension of precipitated silicic acid, adjusting the pH of the suspension to 8.5–11.5, and subsequently spray-drying the obtained suspension.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.08.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3153698

[Date of registration]

26.01.2001

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-223810

(43)公開日 平成7年(1995)8月22日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号 庁内整理番号	FI	技術表示箇所			
C 0 1 B 33/18 E						
B01J 2/04	•					
C08K 3/34	KAH					
C 0 9 C 1/30						
3/06	PBT					
		審査請求	未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)			
(21)出願番号	+ 特願平6−18375	(71)出願人	000228903			
		•	日本シリカ工業株式会社			
(22)出願日	平成6年(1994)2月15日		東京都中央区京橋3丁目2番4号 内山 健治 山口県徳山市久米1740番地			
		(72)発明者				
		Ì				
		(74)代理人	弁理士 塩澤 寿夫 (外1名)			
	•					

(54) 【発明の名称】 顆粒状沈殿ケイ酸及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 比較的大きな粒子径を有し、かつ取扱中に粉化せず、また適当な肌触りや触感を有する顆粒状沈殿ケイ酸及びその製造方法の提供。

【構成】 重量換算で60%以上の粒子が粒子径が75~250 μ mの範囲にあり、かつ粒子強度が0.1~0.3 k g f /mm² の範囲であることを特徴とする顆粒状沈殿ケイ酸。沈殿ケイ酸の懸濁液に水酸化ナトリウム又はケイ酸ナトリウムを添加して、前記懸濁液の μ H を8.5~11.5の範囲に調整し、得られた懸濁液を噴霧乾燥することを特徴とする前記顆粒状沈殿ケイ酸の製造方法。

【特許請求の範囲】

΄. .

【請求項1】 重量換算で60%以上の粒子の粒子径が 75~250 µmの範囲にあり、かつ粒子強度が0.1 ~ 0. 3 k g f / mm² の範囲であることを特徴とする 顆粒状沈殿ケイ酸。

【請求項2】 4%の懸濁液としたときの懸濁液のpH が8.5~11.5である請求項1記載の顆粒状沈殿ケ イ酸。

【請求項3】 お比重が150~300g/リットルの 範囲である請求項1又は2記載の顆粒状沈殿ケイ酸。

【請求項4】 沈殿ケイ酸の懸濁液に水酸化ナトリウム 又はケイ酸ナトリウムを添加して、前記懸濁液のpHを 8. 5~11. 5の範囲に調整し、得られた懸濁液を噴 霧乾燥することを特徴とする請求項1記載の顆粒状沈殿 ケイ酸の製造方法。

BET比表面積が150~400m² / 【音取宋稿】 gの範囲にある沈殿ケイ酸を用いる請求項4記載の製造 方法。

【請求項6】 噴霧乾燥する沈殿ケイ酸の懸濁液のスラ 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規な顆粒状沈殿ケイ 酸に関する。特に、本発明は、ゴム、ブラスチック、樹 脂、歯磨き等の充填剤に適した比較的大きな粒子径を有 し、しかも高い強度を有しており、粉化しにくい新規な 顆粒状沈殿ケイ酸及びその製造方法を提供するものであ

[0002]

【従来の技術】ケイ酸アルカリと鉱酸を原料とするケイ 酸の製法には大きく分類すると、アルカリ性で反応させ ケイ酸を沈殿させる沈殿法と、酸性で反応させ中間体と してヒドロゲルを得るゲル法とがある。ゲル法により得 られるケイ酸は、一般的に硬く、乾燥剤、分離剤、塗料 の艶消し剤等として使用されている。一方、沈殿ケイ酸 は、一般的に柔らかく、表面活性を有す無味無臭で白色 度の高い粉末であり、ゴム補強充填剤をはじめ農薬、塗 料、樹脂、情報用紙、歯磨き、食品添加等様々な分野に 使用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、用途の多様 化と新たな物性への要求から、これまでより粒子径が大 きい沈殿ケイ酸に対するニーズが出てきている。例え ば、化粧品や歯磨き等では、これまでより粒子径が大き い沈殿ケイ酸を用いて肌ざわりや触感等を向上させたい という要望がある。また、ゴム、プラスチック、樹脂等 の充填剤としての分野では、これまでより粒子径が大き い沈殿ケイ酸を用いることで、沈殿ケイ酸をゴム等へ添 加する際の作業性を改善したいという要望もある。

【0004】それに対して、これまで市販されている沈 殿ケイ酸の粒子径は、平均粒子径で、一般に1~50μ m程度である。しかし、粒子径がさらに大きい沈殿ケイ 酸を得ることを目的とした技術を開示する文献等も実質 的にない。但し、本来、粒子径の大きい沈殿ケイ酸を得 ることを目的とするものではないが、例えば、特公昭6 2-32129号や特開昭62-153113号に開示 されている方法によれば、比較的大きな粒子径の沈殿ケ イ酸を製造することができることは知られている。これ 10 らの方法は、水和ケイ酸を濾別した湿潤ケーキを水に分 散させてスラリーとし、このスラリーに炭酸ナトリウム 又は酢酸ナトリウム等の弱アルカリ性化合物を添加し て、噴霧乾燥して塩基性の沈殿ケイ酸を得るものであ

【0005】そこで、本発明者は、粒子径の大きい沈殿 ケイ酸を得ることを目的として、上記特公昭62-32 129号や特開昭62-153113号に開示された方 法について検討した。その結果、上記方法により、ある 程度大きい粒子径を有する沈殿ケイ酸が得られることが リー濃度を150~250にする請求項4又は5記載の 20 分かった。ところが、得られた沈殿ケイ酸を、例えばゴ ム等に添加しようとする場合、ハンドリングの最中に粒 子が破壊されて粉化してしまう傾向があることが判明し た。また、化粧品や歯磨き等の分野で使用する場合、肌 触りや触感が不十分であることも分かった。さらに、こ れらの沈殿ケイ酸中には、炭酸ナトリウムや酢酸ナトリ ウム等の不純物が混在することも、用途によっては問題 となることも判明した。

> 【0006】そこで本発明の目的は、比較的大きな粒子 径を有し、かつ取扱い中に粉化せず、また適当な肌触り 30 や触感を有する顆粒状沈殿ケイ酸及びその製造方法を提 供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、重量換算で6 0%以上の粒子の粒子径が75~250μmの範囲にあ り、かつ粒子強度が 0. 1~0. 3 kg f/mm² の範 囲であることを特徴とする顆粒状沈殿ケイ酸に関する。

【0008】さらに本発明は、沈殿ケイ酸の懸濁液に水 酸化ナトリウム又はケイ酸ナトリウムを添加して、前記 感濁液のpHを8.5~11.5の範囲に調整し、得ら 40 れた懸濁液を噴霧乾燥することを特徴とする前記の顆粒 状沈殿ケイ酸の製造方法に関する。以下、本発明を更に 詳細に説明する。

【0009】本発明の沈殿ケイ酸は、重量換算で60% 以上の粒子の粒子径が75~250 µmの範囲にある。 粒子径が75μm以下の沈殿ケイ酸は、これまでも、塗 料、特殊紙、フィルム等の表面の状態が比較的なめらか であることが求められるような分野で使用されている。 それに対して、本発明では、粒子径が小さくとも75μ mである粒子が60%以上である沈殿ケイ酸は、これま でに知られていないことであるが、例えば、化粧品や歯

50

(3)

磨きに新たな肌ざわりや触感等を提供することができ、 或いはゴム、プラスチック、樹脂等の充填剤としての作 業性を改善するものであることを見出した。特に、粒子 径が小さくとも75 µmである粒子が70%以上である 沈殿ケイ酸は、上記のような効果を得るのに適してい る。一方、粒子径が250 μmを超える粒子が60%以 上である沈殿ケイ酸では、ザラ付きが酷くなるという問 題がある。尚、本発明において粒子径は、後述のように ロータップ式標準ふるい振とう機を用いて、250、2 00、150、105、75μm網目の篩をセットし、 試料50gを入れ10分間振動した後、各篩上の試料重 量を測定することで求められる。

【0010】さらに、本発明の沈殿ケイ酸は、粒子強度 が0.1~0.3kgf/mm²の範囲である。粒子強 度は0.1kgf/mm²以上であれば、実質的に、取 扱い中に粉化することがない。また、粒子強度が0.3 kgf/mm²を超える沈殿ケイ酸は、より粉化しにく くなるが、石粉やシリカゲルのように硬くなり過ぎて、 本発明の目的とする用途分野では使用できない。さら であるが、例えば、化粧品や歯磨きに新たな肌ざわりや 触感等を提供することもできる。尚、本発明における沈 殿ケイ酸の粒子強度の測定は、微小圧縮試験機(例え ば、島津製作所社製/MCTM-2型)を用いて粒子強 度を測定することにより行われる。

【0011】本発明の沈殿ケイ酸は、粒子径が75~2 50μmの範囲にある粒子が全体の60%以下で、かつ 嵩比重が150~300g/lの範囲のものがより好ま しい。 嵩比重は、粒子径が75~250μmの範囲外に ある粒子の量をある程度規定するものである。嵩比重を 150g/1以上とすることで、粒子径小さな粒子の含 有量を抑え、粒子径を大きくしたことの効果をより発揮 し易いものとなる。また、嵩比重が300g/1を超え る沈殿ケイ酸は、250 mmを超える粒子の含有量が多 くなり過ぎて、ザラ付きがひどくなるので、上記の用途 での使用には適さなくなる傾向がある。

【0012】本発明の沈殿ケイ酸は、水酸化ナトリウム 又はケイ酸ナトリウムを添加することで、粒子の強度を 向上させたものである。従って、一定量以上の水酸化ナ トリウム又はケイ酸ナトリウムが沈殿ケイ酸中に存在す 40 る。その目安として、4%懸濁液としたときのpHを用 いることができ、このpHが8.5以上のものであれ ば、上記範囲の粒子強度を得ることができる。また、水 酸化ナトリウム又はケイ酸ナトリウムの添加量が多くな り過ぎると、沈殿ケイ酸の溶解が起こり、沈殿ケイ酸の 物性を著しく変化させる原因ともなる。そこで、4%懸 濁液としたときのpHは11.5以下であることが好ま

【0013】以下、本発明の顆粒状沈殿ケイ酸の製造方 法について説明する。本発明の顆粒状沈殿ケイ酸は、沈 50 ${
m BET}$ 比表面積を $150{
m m}^2$ ${
m m/g}$ 以上とすることで、比

殿ケイ酸の懸濁液に水酸化ナトリウム又はケイ酸ナトリ ウムを添加して、前記懸濁液のpHを8.5~11.5 の範囲に調整し、得られた懸濁液を噴霧乾燥することで 製造できる。原料として用いる沈殿ケイ酸には特に制限 はない。以下に一般的な沈殿ケイ酸の製造方法について 説明する。反応原料であるケイ酸アルカリとしては、一 般にケイ酸ナトリウムが使用され、該ケイ酸ナトリウム はSiO2/Na2Oのモル比が2.0~4.0を用い るのが好適である。また鉱酸としては硫酸又は塩酸を用 10 いるのが好適である。反応槽に温水とケイ酸ナトリウム 溶液を入れ、続いて該反応槽内の温度とpHが一定にな るようにコントロールを行ないながら硫酸とケイ酸ナト リウム溶液を所定時間で加える方法により水和沈殿ケイ 酸スラリーを得る。該水和沈殿ケイ酸スラリーを濾過及 び水洗を行ない湿潤ケーキとする。

【0014】上記で得られた湿潤ケーキを水に分散させ てスラリー化することで、沈殿ケイ酸の懸濁液を得るこ とができる。本発明では、この懸濁液にケイ酸ナトリウ ム又は水酸化ナトリウムを加えて懸濁液のpHを8.5 に、上記範囲であれば、これまでに知られていないこと 20 ~ 1 1. 5 の範囲に調整する。 p H調整前の懸濁液の pHは、前記の水和沈殿ケイ酸の反応時の鉱酸の使用量等 により異なり、従って、一般に、一定量のケイ酸ナトリ ウム又は水酸化ナトリウムを添加することで、所望のp Hに調整することは難しい。従って、沈殿ケイ酸の懸濁 液を十分に攪拌しながら、懸濁液のpHをモニターしな がら、ケイ酸ナトリウム又は水酸化ナトリウムを添加し て、所望のpHの懸濁液を得る。尚、ケイ酸ナトリウム 又は水酸化ナトリウムの代わりに、炭酸ナトリウムや酢 酸ナトリウムを用いることでも懸濁液のpHを上記の範 囲に調整することはできる。しかし、炭酸ナトリウムや 酢酸ナトリウムを用いて、所定の範囲に設定した懸濁液 を用いたのでは、本発明の顆粒状沈殿ケイ酸を得ること はできない。

> 【0015】水酸化ナトリウム又はケイ酸ナトリウムの 添加による懸濁液のpHが8. 5未満の場合、所望の粒 子強度を有する顆粒状沈殿ケイ酸を得ることはできな い。また、添加量が多くなりすぎてpHが11.5を超 えるような場合は、沈殿ケイ酸の溶解が始まり、本発明 の顆粒状沈殿ケイ酸を得ることはできない。尚、水和沈 殿ケイ酸スラリーを得る際に、反応用の鉱酸の量を少な くし、反応終了時にスラリー液のpHを高く維持するこ とで、沈殿ケイ酸の懸濁液のpHを8.5以上とするこ も可能ではある。しかるに、このようにして得られる所 定範囲のpHを示す沈殿ケイ酸懸濁液を本発明と同様に 乾燥しても、本発明の顆粒状沈殿ケイ酸と同様の粒子強 度を有するものは得られない。

> 【0016】本発明の製造方法において、使用する沈殿 ケイ酸は、BET比表面積を150~400m² /gの 範囲になるように反応段階で調整することが好ましい。

5

較的少ない水酸化ナトリウム又はケイ酸ナトリウムの添加量で、所望の粒子強度を有する顆粒状沈殿ケイ酸を得ることができる。一方、BET比表面積が大きくなると高濃度の沈殿ケイ酸懸濁液を得ることが難しくなる傾向がある。そこで、BET比表面積は400m²/g以下とすることが好ましい。

【0017】上記のpHに調整した沈殿ケイ酸懸濁液を 噴霧乾燥することで、顆粒状沈殿ケイ酸を得る。顆粒状 沈殿ケイ酸を得るためには、静置乾燥のようにゆっくり 乾燥する方法よりも噴霧乾燥する方法が適している。噴 10 霧乾燥には、公知の噴霧乾燥機を用いることができ、噴 霧としては、ノズル式、ディスク式等を挙げることがで き、特に、ノズル式の噴霧乾燥機を用いることが好まし い。ノズル式の噴霧乾燥機の場合、噴霧ノズル径をコン トロールすることにより、粒子径をコントロールするこ とができる。従って、本発明の顆粒状沈殿ケイ酸を得る にはノズル径の比較的大きなものを使用することが望ま しい。また、顆粒状沈殿ケイ酸は、噴霧乾燥する懸濁液 のスラリー濃度により、粒子径を変化させることもでき る。所望の粒子径の顆粒状沈殿ケイ酸を得るには、例え 20 ぱ150~250g/1のスラリー濃度とすることが適 当である。特に、BET比表面積が150~400m² / gの沈殿ケイ酸の懸濁液を用い、かつスラリー濃度を 150~250g/1に調整した懸濁液を噴霧乾燥する ことで、所望の粒子径を有する顆粒状沈殿ケイ酸を得る ことができる。

[0018]

【実施例】以下、本発明を実施例及び比較例を挙げてさらに説明する。なお、実施例及び比較例における嵩比重、粒子径、pH、粒子強度の測定は次の方法で行っ

【0019】(I) 嵩比重の測定

JISK5101 (顔料試験法) の18に規定するカサ 試験法に準じ測定した。

(11) 粒子径の測定

ロータップ式標準ふるい振とう機(筒井理化学機器 (株) 社製)を用いて、250、200、150、105、 75μ m網目の篩をセットし、試料50 gを入れ10分間振動した後、各篩上の試料重量を測定し、 $75\sim250\mu$ m範囲の割合を表した。

【0020】 (III) p Hの測定

a) スラリー液のpH

スラリー100mlをピーカーに採り、その濃度でガラス電極pHメーターで測定した。

b) 製品のpH

pH7の調整水50mlに試料2gを加え、5分間混合後ガラス電極pHメーターで測定した。

(IV) 粒子強度の測定

微小圧縮試験機(島津製作所社製/MCTM-2型)を 用いて粒子強度を測定した。

(V) 粉化の程度

沈殿ケイ酸試料を親指と人指し指との間でこすりつけ、 以下の基準に従って粉化の程度を評価した。

◎:ころがり性が持続し、粉化されない。

〇:一部の粒子だ壊れるが、顆粒状と感じる。

×: 粒子が破壊され、粒子が認められなくなる。

【0021】実施例1~3及び比較例1

90℃に加熱した温水17,200mlに、3号ケイ酸 ナトリウム溶液 (Na2 O約7%、SiO2 約22%) 637m1を加え攪拌しながら、次いで3号ケイ酸ナト リウム溶液(前記濃度と同じ)5,970mlと48% 硫酸約1, 200mlを、反応液のpHが9~11を保 つように60分間で同時注加した。更に48%硫酸を注 加して反応液の酸性化を行った。酸性化終了時のpHは 約3.0とした。得られた沈殿物を濾別し、温水で充分 洗浄を行ない湿潤ケーキを得た。該湿潤ケーキを水に分 散させ、スラリー液濃度が約180g/1になるように スラリー液を作った。次に該スラリー液へ3号ケイ酸ナ トリウム溶液 (Na2 O約4%、SiO2 約13%) を 注加した。注加量はスラリー液中の固形分に対して、ケ イ酸ナトリウム溶液中のNa2 O量で1. 3%、1. 6 %、1.9%を各々注加し2時間攪拌後スラリー液のp Hを測定した後、ノズル式噴霧乾燥機を用いて乾燥を行 ない顆粒状沈殿ケイ酸を得た。比較例1はケイ酸ナトリ ウム未添加のものである。この製品の測定結果を表1に 示した。

【0022】実施例4~6及び比較例2

60℃に加熱した温水17,900m1に、3号ケイ酸 ナトリウム溶液 (Na2 O約7%、SiO2 約22%) 30 130mlを加え攪拌しながら、次いで3号ケイ酸ナト リウム溶液(前記濃度と同じ)5,770mlと48% 硫酸約1、200mlを、反応液のpHが9~11を保 つように60分間で同時注加した。更に48%硫酸を注 加して反応液の酸性化を行った。酸性化終了時のpHは 約3.0とした。得られた沈殿物を濾別し、温水で充分 洗浄を行ない湿潤ケーキを得た。該湿潤ケーキを水に分 散させ、スラリー液濃度が約150g/1になるように スラリー液を作った。次に該スラリー液中へ水酸化ナト リウム水溶液を注加した。注加量はスラリー液中の固形 40 分に対して、水酸化ナトリウム溶液中のNa₂ 〇量で 0.6%、1.1%、1.6%を各々注加し2時間攪拌 後スラリー液のpHを測定した後、ノズル式噴霧乾燥機 を用いて乾燥を行ない顆粒状沈殿ケイ酸を得た。比較例 2はケイ酸ナトリウム未添加のものである。この製品の 測定結果を表1に示した。

【0023】比較例3~4

実施例1~3と同様な反応方法で得た湿潤ケーキを水に 分散させ、スラリー液濃度が約180g/1になるよう にスラリー液を作った。該スラリー液中へ10%炭酸ナ トリウム水溶液をスラリー液中の固形分に対して、Na

z COs 畳で2%、6%各々注加し、2時間攪拌後スラ リー液pHを測定し、ノズル式噴霧乾燥機を用いて乾燥 を行ない顆粒状沈殿ケイ酸を得た。この製品の測定結果 を表1に示した。

【0024】比較例5

90℃に加熱した温水16,000mlに、3号ケイ酸 ナトリウム溶液 (Na₂ O約7%、SiO₂ 約22%) 355m1を加え機拌しながら、次いで3号ケイ酸ナト リウム溶液(前記濃度と同じ)7,100m1と48% つように60分間で同時注加した。同時注加終了後、硫 酸の添加を行わずに沈殿物を濾別し、温水で充分洗浄を 行ない温潤ケーキを得た。該湿潤ケーキを水に分散さ せ、スラリー液濃度が約150g/1になるようにスラ リー液を作った。スラリー液のpHを測定した後、ノズ ル式噴霧乾燥機を用いて乾燥を行ない顆粒状沈殿ケイ酸 を得た。この製品の測定結果を表1に示した。

*【0025】比較例6

60℃に熱した温水19,600m1に、48%硫酸を 加えpH約3.0とし、次いで3号ケイ酸ナトリウム溶 液 (Na₂ O約7%、SiO₂ 約22%) 4, 460m 1と48%硫酸約940mlを、反応液のpHが2.5 ~3.5を保つように60分間で同時注加した。次に2 3%水酸化ナトリウム水溶液を反応液pHが約9.0に なるまで加え、反応液温度90℃まで昇温し4時間熱成 を行なった後、再度48%硫酸を加えて反応液pHを約 硫酸約1,400mlを、反応液のpHが $9\sim1$ 1を保 10 3.0にした。得られた沈殿物を濾過・水洗して湿潤ケ ーキを得た。該湿潤ケーキを水に分散させスラリー液濃 度が約100g/1になるようにスラリー液を作り、該 スラリーをノズル式噴霧乾燥機を用いて乾燥を行ない顆 粒状沈殿ケイ酸を得た。この製品の測定結果を表1に示 した。

[0026]

【表1】

	添加物	添加量 (%)	スラリー pH	製品別	粒子強度 (kgf/mm²)	嵩 比 重 (g/l)	75~250 μm粒子 の占める割合(%)	粉化の 程 度
比較例 1	_	_	5. 50	6. 30	0. 03	230	78.6	×
実施例(ケイ酸ナトリウム	1.3	9.60	10.00	0. 14	250	83.0	0
" 2	"	1.6	10.00	10. 30	0. 17	250	8 2. 7	0
″ 3	"	1.9	10. 20	10. 45	0. 20	260	8 3. 3	0
比較例 2	_	_	5. 80	6. 70	0. 08	240	7 0. 5	0
実施例 4	水酸化ナトリウム	0.6	8. 80	9. 50	0. 16	250	7 5. 6	0
<i>"</i> 5	"	1.1	9. 50	9. 95	0. 20	250	76.2	0
" 6	"	1.6	10. 10	10. 40	0. 24	260	73.5	0
比較例3	炭酸ナトリウム	2.0	8.00	9. 80	0. 04	210	69.8	×
" 4	"	6. 0	8.80	10.60	0. 08	225	72.2	0

10.20

6.50

0.04

0. 20

190

240

9.80

5.80

[0027]

5

6

【発明の効果】本発明によれば、比較的大きな粒子径を 有し、かつ取扱い中に粉化せず、また適当な肌触りや触 感を有する顆粒状沈殿ケイ酸を得ることができる。本発 明の製造方法によれば、顆粒状沈殿ケイ酸の粒子強度 を、容易にかつ自由にコントロールして、所望の粒子強 度を有する顆粒状沈殿ケイ酸を得ることができる。本発 明の顆粒状沈殿ケイ酸は、流動性が良く、取扱い中に粉

化することが少ないので多量に取り扱う産業では特に有 効的である。ゴムの充填剤として使用する場合は、練り 込み時の食い込みが良く作業時間の短縮に顕著な効果を 発揮する。勿論、プラスチック、樹脂等の充填剤として も有効である。また歯磨きの充填剤として使用する場合 は、歯磨き製造時や保存中に顆粒物が破壊すること無 く、口中での触感を損なうことなく、使用時まで適度な 粘性を維持することができる。

66.0

51.1

0